



樹脂金型/生産技術エンジニア※ベトナム勤務

グローバル展開を進める企業です。

Job Information

Recruiter

JAC Recruitment Co., Ltd.

Hiring Company

製造業

Job ID

1576442

Industry

Electronics, Semiconductor

Job Type

Permanent Full-time

Location

Osaka Prefecture

Salary

7 million yen ~ 10 million yen

Work Hours

08:45 ~ 17:30

Holidays

【有給休暇】有給休暇は入社時から付与されます 入社7ヶ月目には最低10日以上 【休日】完全週休二日制 日曜、祝日 ※同社カレンダー...

Refreshed

February 5th, 2026 16:55

General Requirements

Career Level

Mid Career

Minimum English Level

None

Minimum Japanese Level

Native

Minimum Education Level

High-School

Visa Status

Permission to work in Japan required

Job Description

【求人No NJB2354671】

- ◆ 具体的な業務内容
- ・ 金型設計、製作工場の現地化
- ・ 成形工場の現地化
- ・ 金型 / 成形工場のマネジメント

Required Skills

- ◆ 必須条件
 - ・ 金型もしくは成形業務経験
 - ◆ 歓迎条件
 - ・ メンバーのマネジメント経験
-

Company Description

ご紹介時にご案内いたします